

# 电子元器件焊点推拉力（Bonding Test）测试

产品名称	电子元器件焊点推拉力（Bonding Test）测试
公司名称	深圳市启威测标准技术服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区吉华街道甘李五路1号科伦特研发楼附属楼101（启威测实验室）
联系电话	0755-27403650 13631643024

## 产品详情

焊点推拉力检测原理：

适用于验证印刷电路板上BGA锡球及小型贴片零件的推力测试，QFP引脚的拉力测试。

焊点推拉力参考标准：

推力：JEDEC JESD22-B117A-2006 拉力：JISZ 3198-6-2003

焊点推拉力检测设备及能力范围：

推拉力测试仪 DAGE

推力：0-100kgf，拉力：0-10kgf；精度0.025%

更多关于焊点推拉力请来电咨询：13631643024（微信同号）